

A. 主題演講	
論文題目	單位
CAE模流分析在異型水路與變模溫技術之最新應用	Moldex3D
超精密光學元件模仁加工與成型	台灣金屬中心
直接金屬雷射燒結技術(DMLS)應用於高階模具設計製造	德國EOS
異型水路加工之金屬粉末激光造型複合加工技術	日本松井
全自動模具加工生產模組化技術	思威系統
高精度五軸加工技術之最新應用	Delcam
同步建模與高效能製造加工應用	凱德科技
塑料成型工廠之最新綠色生產自動化技術	日本松井
AMD先進模具製造管理系統	睿志科技
同步建模與高效能製造加工應用	維羅希迪
模具加工製造生產管理系統之雲端服務	倍智信息
B. 相關論文收錄	
論文題目	單位
CAE模流分析技術在筆記本電腦外殼件澆口設計之探討	Moldex3D
筆記型電腦B件流動平衡探討	Moldex3D
電腦輔助分析IC封裝模具上澆口對充填及金線偏移的影響	亞東技術學院
多模穴幾何平衡流道設計對成品真圓度	亞東技術學院
CAE技術整合異型水路設計於改善模具熱平衡與冷卻週期	Moldex3D
應用CAE技術於殘留應力影響電子連接器斷裂問題之探討	Moldex3D
利用模流分析進行車用飾板製程最佳化設計	南台科技大學、Moldex3D
鏡框流道設計與進澆位置之模擬分析	南台科技大學、中華醫事科技大學、Moldex3D
應用模流分析與場協同理論探討小尺寸IC封裝之充填平衡	高苑科技大學、Moldex3D
整合場協同理論和模流分析探討含玻纖塑料於指叉狀波浪流道之流動行為	高苑科技大學、Moldex3D
150*150mm太陽能聚光鏡片模具及成形技術開發	金屬工業研究發展中心
空調外殼成型設計	Moldex3D